phaza

⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A) 平1-207115

⑤Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)8月21日

53/26 21/00 B 01 D # F 26 B

D-8014-4D G-7380-3L 101

未請求 請求項の数 9 (全22頁) 審査請求

低湿度保管庫における低湿度維持装置 会発明の名称

> 昭63-29691 20特 願

> > 武尚

昭63(1988) 2月10日 頭 忽出

Ξ 鑗 林 明 者 @発 彦 幸 小 鳥 @発 明 者 = 宏 者 明

岐阜県各務原市金属団地65番地 株式会社常盤電機内 岐阜県各務原市金属団地65番地 株式会社常盤電機内 岐阜県各務原市金属団地65番地 株式会社常盤電機内

仰発 株式会社常盤電機 願 人 る出

弁理士 樋口

岐阜県各務原市金属団地65番地

1. 発明の名称

70代 理 人

低湿度保管庫における低温度維持装置

2.特許請求の範囲

(1) 低温度に維持する恒温対象物を収容する 恒湿室と、

前記恒湿室の外部に設置され、気体中の湿度を 除去して、低湿度の気体を前記恒湿室に供給する 低温度気体生成手段と、

前記低温度に維持する恒温対象物を収容する恒 温室の内壁面に配設した吸湿性の材料からなる湿 度緩衝部材と、

を具備することを特徴とする低湿度保管庫におけ る低温度維持装置.

(2) 前記恒湿室の内壁面に配設した吸湿性の 材料からなる湿度緩衝部材は、乾燥剤を漉き込ん だ紙からなることを特徴とする特許請求の範囲第 1 項に記赦の低温度保管庫における低温度維持装 置.

- (3) 前記恒湿室の内壁面に配設した吸湿性の 材料からなる湿度緩衝部材は、乾燥剤及び乾燥剂 を内蔵した容器からなることを特徴とする特許請 求の範囲第1項に記載の低温度保管庫における低 湿度锥持装置.
- (4) 低湿度に維持する恒湿対象物を収容する 恒温室と、

前記恒温室の外部に設置され、気体中の温度を 除去して、低湿度の気体を前記恒湿室に供給する 低温度気体生成手段と、

前記低湿度に維持する恒温対象物を収容する恒 湿室の外部に配設し、前記低湿度気体生成手段の 動作停止時に動作可能とした乾燥剤が内蔵されて なる低温度維持手段と、

を具備することを特徴とする低温度保管庫におけ る低温度維持装置。

(5) 低温度に維持する恒湿対象物を収容する 恒温室と、

前記恒温室の外部に設置され、気体中の温度を 除去して、低温度の気休を前記恒温室に供給する

低湿度気体生成手段と、

前記低湿度に維持する恒温対象物を収容する恒 湿室の内壁面に配設した吸湿性の材料からなる湿 度級衝部材と、

前記低温度に維持する恒温対象物を収容する恒 湿室の外部に配設し、前記低温度気体生成手段の 動作停止時に動作可能とした乾燥剤が内蔵されて なる低温度維持手段と、

を具備することを特徴とする低温度保管庫におけ る低湿度維持装置。

(6) 前記恒温室の外部に設置され、気体中の湿度を除去して、低温度の気体を前記恒温室に供給する低温度気体生成手段は、気体中の湿度を除去する乾燥剤が内蔵された除湿室と、前記除湿室との間に配設され、除湿室及び恒湿室との相互間に気体を循環させる気体循環なと、前記除湿室と前記恒湿室との相互間に循環する気体を開勢する気体循環附勢手段としたことを特徴とする特許請求の範囲第1項から第5項のいずれか1つに記載の低湿度保管庫における低湿度維持装置。

気の気休の湿度(ここでは、気体が水蒸気を含む 度合を意味する)を下げて低湿度を維持すること により、その恒温対象物を恒温状態に保持する低 湿度保管庫における低湿度維持装置に関するもの で、ドライフラワー、お茶、椎茸等の茸類、種子、 裂物、果物、野菜、魚介類、肉類、海苔、海草等 の乾燥食品、薬草、瀬方薬、薬品類、糸及び衣類 等の繊維類、抵類、皮革、木材、陶磁器の成形に 使用される石こう型等を低温度条件で恒温するも のである。特に、恒温対象物の雰囲気温度を低温 状態に低下させることなく使用でき、その雰囲気 温度は室内温度範囲とすることができる。また、 必要に応じて、所定の温度に恒湿対象物の雰囲気 温度を設定するものにも使用できる。しかも、恒一 湿度状態で運転中に、停電等の電源異常が生じて も、補助機能によって恒湿対象物の雰囲気温度を 低温度状態に維持できるものである。

[従来の技術]

この種の低温度保管庫における低温度維持装置

- (7) 前記乾燥剤は、気体中の水分を除去する 除湿動作及び気体中に水分を蒸発させる脱湿動作 の緑返しにより再使用が可能な材料としたことを 特徴とする特許請求の範囲第2項から第6項のい ずれか1つに記載の低湿度保管庫における低湿度 維持装置。
- (8) 前記乾燥剤は、ゼオライト、シリカゲル、活性炭のうちの、1種または2種以上の配合からなることを特徴とする特許請求の範囲第2項から第7項のいずれか1つに記載の低湿度保管庫における低湿度維持装置。
- (9) 前記低温度維持手段の乾燥剤は、低温度 気体生成手段によって、常に、乾燥状態に維持し ていることを特徴とする特許請求の範囲第4項か ら第8項のいずれか1つに記載の低温度保管庫に おける低温度維持装置。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、低温度に維持する恒温対象物の雰囲

の技術に似た従来例の技術として、閉じられた包 装用容器の中に生石灰、シリカゲル等の乾燥剤が 封入されて、所定のお茶、椎茸等の商品の乾燥状 態を維持するものがある。

また、工業的には所定の室内に設置する除温機がある。この種の除温機は、所定の室内に設置され、その室内の空気の相対湿度を40%RH程度に低下させるものである。

[発明が解決しようとする課題]

閉じられた包装用容器の中に入れられた乾燥剂による乾燥は、比較的高い乾燥状態が維持されるもののその容積が限られており、大形化した場合には低湿度で恒湿状態を維持する制御が困難であるという問題点があった。また、所定の室内に設置する除湿機は、特定の範囲の空気を部分的に飽和蒸気圧まで温度を降下させ、その湿度を除去するものであるから湿度が低下できるものの、低湿度状態、例えば、常温下で相対湿度が30%RH程度以下に維持できる程度の除湿能力を有しない

という問題点があった。

そして、停電等が発生した場合、それまで所定 の低温度に維持していた所定の室内の湿度が上昇 するという問題点があった。この対策として、出 入口を二重構造及び接合部分をコーキング剤で封 止し、気密性を高める手段を採用した構造を採る ことによって対応することができる。しかし、こ の場合でも、封止された室内の湿度が徐々に上昇 し、特に、日本では春から夏にかけて室外の湿度 の影響が顕著に大きくなるという問題があった。

そこで、本発明は上記問題点を解決すべくなされたもので、電源異常の場合でも所定時間以上庫内の雰囲気温度を低温度状態に維持できる低温度保管庫における低温度維持装置の提供を課題とするものである。

[課題を解決するための手段]

第一の発明にかかる低温度保管庫における低温 度維持装置は、低温度に維持する恒温対象物を収 容する恒湿室と、前記恒温室の外部に設置され、

度の気体を前記恒湿室に供給する低湿度気体生成 手段によって、低湿度に維持する恒湿対象物を低 湿度気体の雰囲気中とし、低湿度に維持する恒湿 対象物を低湿度状態とする。同時に、前記低湿度 に維持する恒湿対象物を収容する恒湿室の内壁面 に配設した吸湿性の材料からなる湿度緩衝部材も、 低湿度気体の雰囲気中となり湿度緩衝部材も低湿 度状態となる。通常は、このように運転されてお り、低湿度保管庫として機能する。

前記低湿度保管庫の制御機能、即ち、低湿度気体生成手段が停止すると、それまで低湿度気体生成手段によって低湿度に維持されていた湿度緩衝部材は、低湿度に維持する恒湿対象物を収容する恒湿室の雰囲気気体の除湿を行ない、継続して、低湿度に維持する恒湿対象物を低湿度気体の雰囲気中とし、低湿度に維持する恒湿対象物を低温度、状態に保持する。

また、第二の発明においては、第一の発明の湿 度緩衝部材に替えて、低湿度に維持する恒温対象 物を収容する恒湿室の外部に配設し、低温度気体 気体中の湿度を除去して、低湿度の気体を前記恒湿室に供給する低湿度気体生成手段と、前記低湿度に維持する恒温対象物を収容する恒湿室の内壁面に配設し、吸湿性の材料で形成した湿度緩衝部材からなるものである。

また、第二の発明にかかる低温度保管庫における低湿度維持装置は、低湿度に維持する恒湿対象物を収容する恒湿室と前記恒湿室の外部に設置され、気体中の湿度を除去して、低湿度の気体を前記恒湿室に供給する低湿度気体生成手段と、前記低湿度に維持する恒湿対象物を収容する恒湿室の外部に配設し、前記低湿度気体生成手段の動作停止時に動作可能とした乾燥剤が内蔵された低湿度維持手段からなるものである。

そして、第三の発明は上記発明を組合せてなる ものである。

[作用]

第一の発明においては、低湿度に維持する恒湿 対象物を収容する恒湿室の外部に設置され、低湿

生成手段の動作停止時に動作可能とした乾燥剂が 内蔵されてなる低温度維持手段を具備するもので ある。前記低温度気体生成手段の動作停止時に動 作可能とした乾燥剤が内蔵されてなる低温度維持 手段は、所定時間の間、低温度維持手段の能力に よって、低温度に維持する恒温対象物を収容する 恒温室の雰囲気気体の除温を行ない、継続して、 低温度に維持する恒温対象物を低温度気体の雰囲 気中とし、低温度に維持する恒温対象物を低温度 状態に保持する。

そして、第三の発明においては、第一の発明の 湿度緩衝部材及び低湿度維持手段を具備すること により、低湿度気体生成手段の動作停止時に湿度 緩衝部材及び動作可能とした乾燥剤が内蔵されて なる低湿度維持手段は、所定時間の間、湿度緩衝 部材及び低湿度維持手段の能力によって、温度 に維持する恒温対象物を収容する恒湿室の雰囲気 気体の除湿を行ない、推続して、低湿度に維持す る恒温対象物を低湿度気体の雰囲気中とし、低湿 度に維持する恒温対象物を低湿度状態に保持する。

[実施例]

第1図は第一の発明の低温度保管庫における低温度維持装置の実施例の全体構成図、第2図は第1図の実施例で使用した湿度緩衝部材の要部拡大図である。

ファン26が配設されている。前記循環用ファン 26の出力側には2位置切換弁である乾燥用循環 弁25及び恒湿用送出弁42が設けられている。

前記ハウジング21の下部と乾燥用循環弁25の送出側との間には、循環路46が連通状態に接続されており、前記循環路46にはその表面積を大きくすべく冷却フィン28が配設されている。前記冷却フィン28は冷却用ファン27によって冷却される。また、前記循環路46の下端にはドレン排出弁29が配設されている。

なお、前記加熱手段14及び前記加熱手段24 は電熱線に限定されるものではなく、ガス、灯油 或いは重油燃焼装置とすることができる。

また、エアーフィルタ43及びエアーフィルタ44は除湿室10または除湿室20から送出される低湿度の気休中に含まれる鹿埃等の除去を行うものである。この種のエアーフィルタ43及びエアーフィルタ44は、必ずしも必要とするものではない。例えば、天然ゼオライト13自休にエアーフィルタの効果があり、更に、最下部の天然ゼ

41が設けられている。

前記ハウジング11の下部と乾燥用循環弁15の送出側との間には、循環路45が連通状態に接続されており、前記循環路45にはその表面積を大きくすべく冷却フィン18が配設されている。前記冷却フィン18は冷却用ファン17によって冷却される。また、前記循環路45の下端にはドレン排出弁19が配設されている。

また、他方の除湿室20も、同様の構成であり、 除湿室20は略直方体のハウジング21からなり、 前記ハウジング21内には、垂直方向に複数段に 区割する通気性を有する棚22が配設されている。 前記棚22には乾燥剤として天然ゼオライト23 が載置されている。即ち、除湿室20内には、複 数段に天然ゼオライト23の層が形成されている。 前記複数段の天然ゼオライト23の層の最下部に は、電熱線による加熱手段24が配設されている。 また、除湿室20の上部には温度センサドが配設 されている。そして、略直方体のハウジング21 の上部には、エアーフィルタ44を介して循環用

オライト13層は加熱手段14で加熱され、天然ゼオライト13層で除去された塵埃等は、焼却または気化によって除去できるから、通常状態では 清浄された低温度の気体を給気用気体循環路 40aから恒湿室30に供給することができる。しかし、天然ゼオライト13の繰返しの再使用により、天然ゼオライト13が脆くなった場合等には、顕著に、エアーフィルタ43及びエアーフィルタ44の効果が生ずる。

そして、低温度に維持する恒湿対象物50を収容する恒湿室30は、恒湿対象物50を収容する容積を広くすべく構成されたハウジング31からなる。前記ハウジング31の内壁には、第2図の製部拡大図に示すように、内部に天然ゼオライト36aを詰込んだ通気性を有するのとなる。 でを配設した箱状容器36bからなる湿度緩緩部材36が開発部及び天井部に配設されている。また、前記ハウジング31内には、垂直方向に複数段に区割する通気性を有する棚32が配設されている。前記棚3

2には低温度に維持する恒温対象物50が載置される。更に、恒温室30のハウジング31の上部には、恒温室30内の低温度の雰囲気を均一化する拠井ファン35が取付けられている。また、恒温室30の内部に湿度センサCが配設されている。

前記除湿室10及び除湿室20の上部と前記恒湿室30の上部との間には、気体循環附勢手段としての循環用ファン16及び恒湿用送出弁41を介して、または気体循環附勢手段としての循環用ファン26及び恒湿用送出弁42を介して、給気用気体循環路40aが連通状態に接続されている。

前記給気用気体循環路40aの除湿室10個、 給気用気体循環路40aの除湿室20個には、除 湿室10または除湿室20から給気用気体循環路 40aで送出する気体を、個々に遮断状態とする 2位置切換弁である恒湿用送出弁41または恒湿 用送出弁42が設けられており、前記恒湿用送出 弁41は乾燥用循環弁15の開閉動作と反対の動 作を行ない、また、前記恒湿用送出弁42は乾燥 川循環弁25の開閉動作と反対の動作を行なう。

低湿度の気体となって送出される。即ち、天然ゼ オライト13は気体中の湿度を除去する除湿動作 を行う。

また、恒湿川送出弁41及び恒湿用排出弁47 を閉じ、乾燥用循環弁15を開とし、除湿室10 のハウジング11の上部の循環用ファン16を動 作させる。同時に、前記循環路45の冷却フィン 18を冷却すべく、冷却用ファン17を駆動させ て冷却する。そして、前記循環路45の下端に配 設したドレン排出弁19を開とする。更に、複数 段の天然ゼオライト13の層の最下部に配設され ている加熱手段14をオンとすると、天然ゼオラ イト13の層が加熱手段14によって加熱され、 除湿室10のハウジング11の上部の循環用ファ ン16によって、高湿度の気体が循環路45を通 過してハウジング11の下部に戻る。このとき、 循環路45で高湿度の気体が冷却用ファン17で 冷却されて結露する。結路した水分は循環路45 の下端に配設したドレン排出弁19から水滴とし て排出される。即ち、除温室10のハウジング

また、前記恒温室30の下部から前記除温室 10の循環路45または除温室20の循環路46 との間に、排気用気体循環路40bが連通状態に 設けられている。前記排気用気体循環路40bの 循環路45との接続部側、排気用気体循環路 40bの循環路46との接続部側の上部の間には、 各々排気用気体循環路40bで送出されてきた気 体を、除湿室10または除湿室20に導くのを遮 断状態とする2位置切換弁である恒湿用排出弁 47または恒湿用排出弁48が設けられている。

除湿室10及び除湿室20は、次のように動作する。なお、除湿室20の動作は除湿室10の動作と全く同じであるから、その説明は省略する。

乾燥用循環弁15を閉じ、恒湿用送出弁41及び恒湿用排出弁47を開とし、除湿室10のハウジング11の上部の循環用ファン16が動作すると、排気用気体循環路40bを介して除湿室10に気体の供給を受け、気体中の水分は乾燥剤として用いている複数段の天然ゼオライト13の配を通過して除湿され、給気用気体循環路40aから

11内に収納されている天然ゼオライト13を、 加熱手段14で加熱することにより、天然ゼオラ イト13が吸着した水分を蒸気として脱湿する脱 湿動作を行う。

そして、低湿度に維持する恒温対象物50を収 谷する恒湿室30は次のように動作する。

恒温室30のハウジング31の上部には、給気 用気体循環路40aが接続されていて、そこから、 除湿室10及び/または除湿室20で除湿された 低湿度の気体が供給される。恒湿室30内に供給 された低湿度の気体は、攪拌ファン35で攪拌さ れ、恒湿室30のハウジング31内の雰囲気を均 一に低湿度状態とする。

したがって、ハウジング31内の垂直方向に複数段に区割された通気性を有する棚32に載置された低湿度に維持する恒湿対象物50中の水分が、低湿度状態の雰囲気中の湿度よりも高いとき、低温度状態の雰囲気中に蒸発し、低湿度に維持する恒湿対象物50は徐々に除湿される。同時に、ハウジング31の内壁には天然ゼオライト36aを

詰込んだ通気性を有する合成樹脂で形成した箱状容器36bからなる湿度緩衝部材36が順壁部及び天井部に配設されているから、前記恒温対象物50と同様に前記湿度緩衝部材36も徐々に除湿されて乾燥状態となる。

この間、ハウジング31内の雰囲気は、恒湿室30のハウジング31の下部から排気用気体循環路40bにより、除湿室10及び/または除湿室20に排出され、除湿室10及び/または除湿室20で低湿度に維持する恒湿対象物50及び湿度緩衝部材36の天然ゼオライト36aから除去した水分を乾燥剤である天然ゼオライト13に吸着させ、再び、給気用気体循環路40aから、低湿度の気体としてハウジング31内に供給される。

故に、ハウジング31内の雰囲気は、常に、低湿度状態を保つことができ、結果的に、恒温室30内の低湿度に維持する恒湿対象物50及び湿度緩衝部材36の天然ゼオライト36aは、所定の低湿度状態が維持される。

また、除湿室10及び除湿室20と恒温室30

30に低湿度気体の供給を受けるものである。したがって、給気用気体循環路40aでは、除湿室10及び/または除湿室20側から恒温室30に気体が流動し、排気用気体循環路40bでは恒湿室30側から除湿室10及び/または除湿室20側に気体が流動する。

次に、本実施例の低湿度保管庫における低湿度 維持装置の全体動作を説明する。

まず、最初または前回の恒温制御の終了後に、 除湿室10及び除湿室20の加熱手段14及び加 熱手段24に電力を供給し、天然ゼオライト13 及び天然ゼオライト23の層を脱湿して乾燥状態 にし、その後、乾燥川循環弁15及び乾燥用循環 弁25を閉、恒湿川送出弁41及び恒温用排出弁 47を閉、恒湿川送出弁42及び恒温用排出弁 48を閉、ドレン排出弁19及びドレン排出弁 29を閉としておく。

そして、恒湿室30のハウジング31内の棚 32に、低湿度に維持する恒湿対象物50を載置 して恒湿室30の扉等を対止状態とする。序で、 との間の気体循環路及び気体循環附勢手段は、次 のように構成され、動作する。

給気用気体循環路40a及び排気用気体循環路 40 bは、前記除温室10及び除湿室20と前記 恒温室30との間に配設され、除湿室10及び除 温室20と前記恒温室30の相互間に気体を循環 させる気体循環路を構成する。そして、気体循環 附勢手段である循環用ファン16は給気用気体循 環路40aの除湿室10個に、また、気体循環附 勢手段である循環用ファン26は給気用気休循環 路40aの除温室20側に配設され、除湿室10 及び除湿室20と前記恒温室30の相互間に気体 を循環させるように気体を附勢する。前記循環用 ファン16または循環用ファン26は除湿室10 及び/または除湿室20で得られた低湿度気体に 圧力を加えて、恒湿室30に送給すると共に、除 湿室10及び除湿室20側の排気用気体循環路 40b及び循環路45または排気用気体循環路 40b及び循環路46の圧力を低下させることに よって、除湿室10及び除湿室20から恒湿室

温度センサE及び温度センサFが所定の温度以下に降下しているとき、恒湿用送出弁41及び恒湿用排出弁47並びに恒湿用送出弁42及び恒湿用排出弁48を開とし、循環用ファン16及び循環用ファン26を駆動する。所定の時間経過後に、一方の除湿室10または除湿室20を停止状態を置の駆動の初期には、恒湿室30のハウジング31内の雰囲気中の水分及び低湿度に維持する必要性から、同時に2台の除湿室10及び除湿室20を駆動し、応答性を高くして恒湿室30の雰囲気を低湿度とする。

ある程度の低温度となった時点で、一方の除温室10または除温室20を停止状態とする。例えば、除湿室20を停止したとする。除湿室20の恒湿用送出弁42及び恒湿用排出弁48を閉とし、乾燥用循環弁25を開及びドレン排出弁29を開とし、循環用ファン26が駆動した状態で、加熱手段24に電力を供給して天然ゼオライト23を

脱湿して乾燥状態にし、その後、天然ゼオライト 23を冷却しておく。この間、恒湿室30の雰囲 気は除湿室10の能力で低湿度の恒湿状態に維持 する。

このようにして、循環用ファン16によって供 拾された乾燥気体は、恒湿室30内の低湿度に維 持する恒温対象物50及び湿度緩衝部材36をそ の雰囲気中に置き、恒温室30から排出された気 休中の水分は除温室10の天然ゼオライト13に よって除湿される。除湿室10の能力で恒湿室 30の雰囲気を所定時間低湿度に維持した後、或 いは除湿室10の能力で恒湿室30の雰囲気を所 定の低湿度に維持できなくなったとき、更に、穿 囲気を低湿度に維持するために、除湿室10側の 恒温用送出弁41及び恒湿用排出弁47を閉じ、 除湿室20個の恒温用送出弁42及び恒湿用排出 弁48を開とする。そして、除湿室20の能力で 恒温室30の雰囲気を低湿度に維持する。前記除 湿能力が低下した除湿室10はその乾燥用循環弁 15及びドレン排出弁19を開とし、加熱手段

なお、恒温室30内が所定の低温度状態になっ たとき、恒湿用送出弁41及び恒湿用排出弁47 を閉、恒湿用送出弁42及び恒温用排出弁48を 閉として恒温室30を独立状態とすれば、除湿室 10及び除湿室20に無関係に低湿度状態が暫く の間維持できる。しかし、恒湿用送出弁41及び 恒温用排出弁47を閉、恒温用送出弁42及び恒 湿用排出弁48を閉として恒温室30を独立状態 とする時間をあまり長時間とすると、湿度緩衝部 材36の能力によって除湿を行なうことになり、 この後、停電等の電源異常及び制御系の異常が発 生すると、これらの電源異常及び制御異常に対応 できなくなる場合も生じ得る。したがって、恒温 川送出弁41及び恒温用排出弁47を閉、恒温用 送出弁42及び恒温用排出弁48を閉として恒温 室30を独立状態とする時間は、温度緩衝部材 36の能力及び異常事態回復時間によって決定す る必要がある.

上記の実施例の低温度保管庫における低温度維持装置においては、除温室10及び除湿室20を

14に電力を供給して天然ゼオライト13を脱湿して乾燥状態にし、その後、天然ゼオライト13を冷却しておく。この除湿室10及び除湿室20の採返し再生操作により、恒湿室30内の低湿度に維持する恒湿対象物50及び湿度緩衝部材36を常温下で恒湿状態に維持することができる。

そして、常温下で恒温状態に維持しているとき、 停電等の電源異常または制御系の異常が発生する と、湿度緩衝部材36の天然ゼオライト36aが、 恒湿室30の外部から侵入する水分、またはその 構成体から発生する水分をは延迟に維持する る恒湿対象物50から発生する水分を吸収する。 したがって、電源製管など、温度に維持る。 と、温度緩衝部材36の能力によ湿を行な に、この時間の間により、能震をできる。 に、この時間の間に、前記電源異常または制御異常をできる。 での異常をすることなく恒湿室30内を低温度 に維持できる。

使用する場合について説明したが、低湿度に維持する恒温対象物50の種類及びそれを収容する恒 湿室30の容積及び構造によっては、運転初期から除湿室10または除湿至20の交互運転のみとすることができる。または、運転初期から1台の除湿室10のみの運転とすることができる。

また、上記実施例では、湿度緩衝部材として天然ゼオライトを内蔵する合成樹脂の容器を用いているが、本発明を実施する場合には、これに限定されるものではなく、乾燥剤を漉き込んだ紙をハニカム状とし、その開口部を内側にして湿度緩緩の水が、本発してもよい。或性を有する袋体で湿度、いつ、自己の能力によって所定の時間、低温度状態に維持するにかの、自己の能力によって所定の時間、低温を状態を維持する能力のある乾燥能力を有するものであればよい。

そして、上記実施例では、ハウジング31の内

壁には、湿度緩衝部材36が側壁部及び天井部に 配設されたものであるが、本発明を実施する場合 には、前記実施例の構成に限定されたものではな く、ハウジング31の側壁部または天井部、側壁 部の一部及び/または天井部の一部とすることが できる。

次に、第1図に示した実施例の低湿度保管庫における低温度維持装置をマイクロコンピュータCPUで制御する場合について説明する。

第3図は本発明の実施例の低温度保管庫における低温度維持装置を制御する制御回路の回路図である。

図において、マイクロコンピュータCPUは、市販のA/D変換回路内蔵またはA/D変換回路外付のマイクロコンピュータが使用できる。ここでは、A/D変換回路が内蔵されていないマイクロコンピュータCPUとして説明する。除湿室10の温度を検出する温度センサEの出力、除湿室20の温度を検出する温度センサFの出力、湿度センサCの出力は、各々A/D変換回路A1、

(図示せず)を閉じたときに動作するスイッチで ある。これらのスイッチ類は、マイクロコンピュ ータCPUの入力ポートに接続されている。

また、乾燥用循環弁15.乾燥用循環弁25並 びに恒温用送出弁41、恒温用送出弁42及び恒 湿用排出弁47,恒湿用排出弁48は、各々ドラ イパー回路D1 . D2 . D3 . D4 . D5 . D6 . 及びリレーRY1 . RY2 , RY3 , RY4 . RY5 , RY6 を介して、ドレン排出弁19. ド レン排出弁29はドライバー回路 D 12. D 13及び リレーRY12、RY13を介して、マイクロコンピ ュータCPUの出力ポートに接続されている. 同 様に、循環用ファン16及び循環用ファン26並 びに攪拌ファン35のモータは、各ドライバー回 路 D 7 . D 8 . D 9 及びリレーRY7 . RY8 . RY9 を介して、マイクロコンピュータCPUの 出力ポートに接続されている。また、加熱手段 14及び加熱手段24は各ドライバー回路D10. D11及びリレーRY10、RY11を介して、マイク ロコンピュータCPUの出力ポートに接続されて A2、A5を介してマイクロコンピュータCPU の入力ポートに接続される。なお、前記A/D変 換回路A1、A2、A5 はアナログゲートにより、 その数を減すことができる。更には、マルチプレ クサの使用により、マイクロコンピュータCPU の使用入力ポートを少なくすることができる。ま た、テンキーTNはマイクロコンピュータCPU の走査出力によって、所定のビット長を走査し、 そのコード出力によってキーの動作を判断するも のである。前記テンキーTNは恒温室30の動作 温度範囲の上限設定温度DTH及び恒温室30の維 持温度H™の設定を行うものである。種目別選択 スイッチSWは乾燥対象に応じて、マイクロコン ヒュータCPUのROMに記憶している恒温室 30の動作温度範囲の上限設定温度 D TH及び恒温 室30の維持温度HTHの設定を行うものである. したがって、種目別選択スイッチSWを操作した 場合には、テンキーTNで前記の設定は不要とな る。ドアースイッチDSは恒湿室30内に低湿度 に維持する恒湿対象物50を収納して、その扉

いる。同じく、冷却用ファン17. 冷却用ファン27はドライバー回路D14. D15及びリレー RY14. RY15を介して、マイクロコンピュータ CPUの出力ポートに接続されている。

そして、本実施例の低湿度保管庫における低湿度維持装置は次のように制御される。なお、第4 図は本発明の実施例の低湿度保管庫における低湿度維持装置の制御を示すメインルーチンのフローチャート、第5図及び第6図は同じく恒湿処理ルーチンのフローチャートであると、第7図及び第8図は同じく脱湿処理サブルーチンのフローチャートである

『メインルーチン』

まず、図示しない電源スイッチを投入して、本 実施例の低湿度保管庫における低湿度維持装置に 電源を供給することにより、このメインプログラ ムの処理が開始される。

ステップS1で本プログラムを実行するに必要なメモリ、各ポートを初期化する。ステップS2

で恒湿室30の使用条件の動作温度の上限を設定 する。即ち、恒湿対象物50に合せてテンキー TNまたは種目別選択スイッチSWにより、動作 温度の上限設定温度DTH、及び恒温室30の恒温 状態の維持湿度HTHをセットする。ステップS3 で動作温度の上限設定温度DTH及び恒温室30の 恒湿状態の維持湿度HTHのセット完了が判断され ると、ステップS1で恒温室30の扉が閉じられ てドアースイッチDSがオンとなるのを待って、 ステップS5の処理に入る.ステップS5では恒 湿室30の攪拌ファン35をオンとし、恒湿室 30内の湿度分布を均一化する。ステップS6で 脱湿完了フラグF1の状態をみて、除湿室10が 脱湿処理を完了しているか判断する。脱湿完了フ ラグF1が"H"のとき、即ち、脱湿完了フラグ F1が立っているとき、ステップS7で脱湿完了 した除湿室10の温度を温度センサEの出力から 判断して、温度センサEの出力が上限設定温度 D IIIより低いか判断する。温度センサEの出力が 上限設定温度DIHより低いとき、ステップS8で

ているとき、ステップS9で「脱湿処理サブルーチンI」をコールし、除湿室10を乾燥状態にするルーチンに入り、ステップS10で除湿室20が脱湿処理を完了しているか、脱湿完了フラグF2の状態で判断する。或いは、ステップS7で脱湿完了した除湿室10の温度を温度センサEの出力が上限設定温度DIH以上と判断したときも、同様に、ステップS10の処理に入る。ステップS10で除湿室20が脱湿処理を完了しており、脱湿完了フラグF2が"H"のとき、ステップS11で脱湿完

『恒湿処理ルーチンⅠ』をコールし、除湿室10

を用いて低湿度に維持する恒湿対象物50及び恒

湿室30に配設した湿度緩衝部材36を恒温状態

また、ステップS6で脱湿完了フラグF1が

"L"のとき、即ち、脱湿完了フラグF1が降り

に維持するルーチンに入る。

DTHより低いか判断する。温度センサドの出力が 上限設定温度DTHより低いとき、ステップS12 で「恒湿処理ルーチンII」をコールし、除湿室 20を用いて低湿度に維持する恒温対象物50及 び恒湿室30に配設した湿度緩衝部材36を恒湿 状態に維持するルーチンに入る。

そして、ステップS10で脱湿完了フラグF2が"L"のとき、即ち、脱湿完了フラグF2が降りているとき、ステップS13で『脱湿処理サブルーチンⅡ』をコールし、除湿室20を乾燥状態にするルーチンに入り、再度、ステップS6で除湿室10が脱湿処理を完了したか、脱湿完了フラグF1の状態で判断する。

このようにして『メインルーチン』では、動作 温度の上限設定温度DTH及び恒温室30の恒温状態の維持湿度HTIIのセットが完了すると、脱湿動作を完了して乾燥状態にある除湿室10または除湿室20を選択して、選択した除湿室10または除湿室20によって恒湿処理ルーチンに入る。また、除湿室10または除湿室20が脱湿処理が完 了していないとき、脱湿処理サブルーチンを選択 するものである。

了した除湿室20の温度を温度センサFの出力か

ら判断して、温度センサFの出力が上限設定温度

『恒湿処理ルーチンⅠ』

なお、この『恒湿処理ルーチンI』は除湿室 10によって恒湿室30の低温度に維持する除湿 対象物50及び湿度緩衝部材36を恒湿状態に維 持するものであるが、基本的には、『恒湿処理ル ーチンII』のステップT21~ステップT29の 動作と同じであるから、第6図の『恒湿処理ルー チンII』の動作説明を省略する。

まず、ステップS21で恒温室30の湿度センサCの出力と恒温状態の維持湿度HIIIとを比較し、湿度センサCの出力が維持湿度HIII以上のとき、ステップS22でタイマTime 30の経過を判断し、タイマTime 30が所定の関値Tthを経過しているか判断する。即ち、湿度センサCの出力が維持湿度HIIより大きくなってからの経過時間を測定し、所定の関値Tth以内に恒温室30の湿度センサCの値が所定の維持湿度TIIより小さくな

らなかったとき、現在使用中の除温室10の脱湿 処理が必要であることと判断するものである。故 に、ステップS22でタイマTime 30が所定の 閾値Tthを経過しているとき、恒温室30内での 除湿能力が低下していることを意味するから、こ のとき、ステップS28で脱湿完了フラグF1を "L"、即ち、脱湿完了フラグF1を降ろし、ス テップS29で天然ゼオライト13の除湿能力を 上げるため、『脱湿処理サブルーチン』』をコー ルし、このルーチンを脱する。しかし、ステップ S22でタイマTime 30が所定の閾値Tth以内 であるとき、ステップS23で恒湿用送出弁41. 恒温用排出弁47を開とし、ステップS24で循 現用ファン16をオンとして、除湿室10、給気 用気体循環路40a、恒温室30、排気用気体循 環路40 bの気体循環系を形成し、そこに循環す る気体を循環用ファン16で附勢し、恒湿室30 の雰囲気中の湿度を低下させる.

ステップS21で恒温室30の温度センサCの 出力と恒温状態の維持温度HIIIとを比較し、温度

このように、『恒温処理ルーチンI』では恒湿 至30の湿度を恒湿状態を維持する湿度として設 定された湿度111Hを維持するように制御される。 また、除湿室10が維持湿度HIHを維持する能力 を失ったとき、天然ゼオライト13の除湿能力を 上げるため、『脱湿処理サブルーチンI』をコー ルするものである。

「脱湿処理サブルーチンI』

なお、第7図の『脱湿処理サブルーチンI』は 除湿室10の脱湿動作によって脱湿処理を行なう ものであるが、基本的には、『脱湿処理サブルー チンⅡ』のステップT31~ステップT46の動 作と同じであるから、第8図の『脱湿処理サブル ーチンⅡ』の動作説明を省略する。

除湿室10の天然ゼオライト13の除湿能力を 上げるため、このルーチンがコールされると、ステップS31でこのルーチンで使用するカウンタ Iをクリアする。ステップS32で恒湿用送出弁 41、恒湿用排出弁47、乾燥用循環弁15を閉 センサCの出力が維持温度HTIIより低くなったとき、ステップS25でタイマTime 30をクリアし、ステップS26で循環用ファン16を停止させ、更に、ステップS27で恒温用送出弁41. 恒温川排出弁47を閉とし、除湿室10と恒湿室30とを独立状態の封絨状態として、このルーチンを脱する。これにより、恒湿室30は外部から除湿されることなく、その状態を保持する。

この状態は、通常、恒温室30の外部から侵入する水分、またはその構成体から発生する水分、または低温度に維持する恒温対象物50から発生する水分を恒湿室30内に配設した温度緩衝部材36が吸収できなくなったとき、恒温室30内の湿度が高くなり、ステップS21からステップS21からステップS250の外部から侵入する水分及びその構成体から発生する水分の量を少なくすることにより、この時間を長くすることができ、省エネルギー効果を上げることができる。

とし、除湿室10内の圧力上昇を防止するため、 ドレン排出弁19を開とする。そして、ステップ S33でカウンタIをインクリメントする。ステ ップS34で加熱手段14をオンとし、ステップ S35で天然ゼオライト13の乾燥に必要な所定 時間Time 1だけその状態に置き、加熱手段1.4 で天然ゼオライト13を加熱乾燥する。天然ゼオ ライト13の乾燥に必要な所定時間Time 1経過 すると、ステップS36で乾燥用循環弁15を開、 ステップS37で循環用ファン16をオン、ステ ップS38で冷却用ファン17をオンとして、天 然ゼオライト13が吸着した水分を高湿度気体と して循環路45を循環させる。高温度の気休は循 環路45を通過してハウジング11の下部に戻る までに、冷却用ファン17で冷却されて結踏する。 結路した水分は循環路45の下端に配設したドレ ン排出弁19から水滴として排出される. ステッ プS39で所定時間Time 2を経過するまで、こ の状態を継続させる. ステップS39で所定時間 Time 2を経過すると、ステップS40で乾燥用

循環弁15を閉、ステップS41で循環用ファン16をオフとし、加熱手段14で天然ゼオライト13を再加熱する。そして、ステップS42でカウンタIがN以上であるか判断し、カウンタIがNに達していないとき、ステップS33からのルーチンの処理に入り、繰返し、除湿室10内の加熱及び脱湿処理を行なう。

ステップS 4 2 でカウンタ I が N 以上となり、 所定回数 N だけ繰返し、除湿室 1 0 内の加熱及び 脱湿処理を行なったことが判断されると、ステッ プS 4 3 で恒湿用送出弁 4 1 . 恒湿用排出弁 4 7 . 乾燥用循環弁 1 5 、ドレン排出弁 1 9を閉とする。 ステップS 4 4 で加熱手段 1 4 をオフ、ステップ S 4 5 で冷却用ファン 1 7 をオフとして、除湿室 1 0 の脱湿処理を終了し、ステップS 4 6 で除湿 室 1 0 の脱湿処理が終了したことを記憶する脱湿 完了フラグF 1 を立て ("H"として)、このル ーチンを脱する。

このように、このルーチンでは、加熱手段14 で天然ゼオライト13を加熱によって脱湿し、乾

なお、この実施例では、除湿室10を優先選択して、除湿室20を補機として使用しているが、除湿室20を優先選択して、除湿室10を循機として使用するように制御することもできる。或は、除湿室10を1台のみ使用し、恒湿室30が所定の上限の低湿度状態になったとき、除湿室10で恒湿室30が所定の上限の低湿度に維持する恒湿対象物50及び湿度緩緩湿度に維持する恒湿対象物50及び湿度緩緩湿度に維持する恒温対象物50及び湿度緩緩になったとき、除湿室10で恒湿室30所部温度の発力の除湿動作に入るようにすることもできる。

このように、第一の発明の実施例の低湿度保管 原における低湿度維持装置は、低温度に維持する 恒湿対象物50を収容する恒温室30の外部に設 置され、気体中の湿度を除去して、低温度の気体 を前記恒温室に供給する低湿度気体生成手段として、気体中の湿度を除去する乾燥剤として天然ゼオライト13または天然ゼオライト23が収納さ れた除温室10及び除湿室20と、前記除温室 燥が終了したとき、除湿室10が除湿能力を有している旨を記憶する脱湿完了フラグド1を立て、 除湿室10の選択を待つものである。

上記実施例のマイクロコンピュータCPUで制 ・ 初した低湿度保管庫における低温度維持装置は、 除湿室10と除湿室20の2台の除湿室のうち、 除湿室10の選択を最優先とし、常に1台の除湿 室10または除湿室20と恒湿室30とを接続し て、恒湿室30を恒湿状態に維持するものである。

この恒温室30を恒温状態に維持する制御が何らかの理由によって困難になったときには、温度 超節部材36の天然ゼオライト36aが、恒温室 30の外部から侵入する水分、またはその構成体 から発生する水分、または低湿度に維持する恒温 対象物50から発生する水分を吸収する。したが って、湿度緩衝部材36の能力によって除湿を行 なうことになり、恒湿室30は除湿室10及び除 湿室20の機能に無関係に低湿度状態を暫くの間 挑続することができる。

10及び除湿室20と低湿度に維持する恒湿対象物50を収容する恒湿室30との間に配設され、除湿室10及び除湿室20及び恒湿室30相互間に気速室10及び低湿路40a及び低環路40a及び排気体循環以外を循環以外を高速室20と低湿室20との間に配設を10及び除湿室20と循環以外を開発型である。または循環用ファン26等の気体循型である。または循環用ファン26等の気体循型である。または循環用ファン26等の気体循型である。または循環に低環がある。また、前湿を関連である。とである。をは対象物50を収容するを収容するを収容があるをといて、内部に天然が耐からなる温度を指して、内部に天然が耐からなる温度を指するのである。

したがって、低温度に維持する恒温対象物50 を常温状態或いは温度制御系を附加することで任 窓の温度で、しかも低温度状態で恒温させること ができ、聲、電源異常または制御異常が生じても、 温度緩衝部材36の天然ゼオライト36 aが、恒 湿室30の外部から侵入する水分、及びその構成 休から発生する水分、及び低湿度に維持する恒湿 対象物50から発生する水分を吸収することによ って除湿を行なうことができ、恒湿室30は除湿 室10及び除湿室20の機能に無関係に、恒温対 象物50を低湿度状態を暫くの問継続することが できる。

また、上記吳施例の低湿度保管庫における低湿 度維持装置は、次のような使用が可能である。

上記実施例では、気体中の湿度を除去する乾燥 別の天然ゼオライト13及び天然ゼオライト23 が収納された2台の除湿室10及び除湿室20を 別なびたなり、交互に除湿・脱湿運転するものでは2台以上の除湿室を用いて、同時または順次切替を 包以上の除湿室を用いて、同時または順次する恒湿が多り、恒湿室30内の低湿度に維持でする しまなができる。特に、長期間の運転では複数 台で交互に除湿・脱湿運転するのが効果的である。また、応答性を高くする場合には、運転開始時に

を実施する場合、除湿室10及び除湿室20と恒湿室30を一体化したときには、前記給気用気体循環路40a及び排気用気体循環路40bは最短状態の、給気用気体循環口及び排気用気体循環口と近似した態様を採用することができる。そして、除湿室10及び除湿室20と恒湿室30相互間に気体を循環させる気体循環路は同心円等の簡体とすることもできる。

また、除湿室10及び除湿室20と恒湿室30との相互間に気体を循環させる気体循環附勢手段としての循環用ファン16及び循環用ファン26は、気体循環路の給気用気体循環路40a個に配設しているが、本発明を実施する場合には、排気用気体循環路40b側に配設してもよい。上記実施例のように、気体循環路の除湿室10及び除湿室20側に気体循環附勢手段としての循環用ファン16または循環用ファン26を配設すると、恒湿巡転時のメンテナンスが容易である。

更に、上記実施例では、除湿室10及び除湿室 20に収納された気体中の湿度を除去する乾燥剤 複数台の除温室の同時運転が効果的である。

また、上記実施例では、低湿度に維持する恒湿 対象物50を収容する恒湿室30は、低湿度に維 持する恒湿対象物50及び湿度緩衝部材36を収 容する平面の面積を広くすべく構成されたのウング31からなり、前記ハウジング31内に複数段に区割する通気性を実施であるでは、低温度に維持する恒湿対象物50及い、本発明を要施して、低温度に維持する恒湿対象物50度よいできる。また、では、低温対象物50の処理量及び種類によりでできる。また、位温室30内に無端または有端コンベア、回転を設けることもできる。

そして、上記実施例では、除温室10及び除温室20と恒温室30との間に、除温室10及び除温室20と恒湿室30相互間に気体を循環させる気体循環路として、給気用気体循環路40a及び排気用気体循環路40bを用いているが、本発明

として、天然ゼオライト13及び天然ゼオライト 23を使用しているが、本発明を実施する場合に は、前記天然ゼオライト23に限定されることな く、除湿能力のある材料の使用が可能である。例 えば、天然ゼオライト、合成ゼオライト、シリカ ゲル、活性炭のうちの、1種または2種以上を配 合して用いることができる。勿論、生石灰、活性 アルミナ等の1回限り使用する材料の使用が可能 であるが、緑返しの使用が可能な材料のゼオライ ト、シリカゲル、活性炭等の使用が制御、管理、 **経済性からみて望ましい。特に、天然ゼオライト** は価格的に最も有利である。また、媒体とする湿 度を除去する気体は、空気とするのが収扱上有利 であるが、更に、吸湿性を有する不活性ガスの含 有率を多くすると、低温度に維持する恒温対象物 50の酸化を極力抑えることができる.

更にまた、上記実施例の低温度保管庫における 低温度維持装置は、室内温度の温度変動範囲を前 提に説明してきたが、除温室10及び除温室20 の低温度気休の温度を制御することにより、所定 の温度の低湿度保管車における低温度維持装置と することができる。

以上のように第一の発明の低湿度保管庫における低湿度維持装置は、恒湿室30の外部に設置され、気体中の湿度を除去して低湿度の気体を前記恒湿室30に供給する低湿度気体生成手段の機能が停止したとき、低湿度に維持する恒湿対象物50を収容する恒湿室30の内壁面に配設した吸湿性の材料からなる湿度緩衝部材36によってある。しかし、前記恒湿室30の内壁面に配設した吸湿性の材料からなる湿度緩衝部材36と同等の機能を恒湿室30の外に持たすこともできる。

次に、第二の発明の低温度保管庫における低温 度維持装置について説明する。

第9図は第二の発明の低温度保管庫における低温度維持装置の実施例の全体構成図、第10図は第二の発明の低温度保管庫における低温度維持装置の実施例の低温度維持手段の制御回路図である。なお、特に、本発明の実施例では、第一の発明の

助送出弁65、補助排出弁66、給気用補助循環路69a及び排出用補助循環路69b、及び必要に応じて配設した補助エアーフィルタ68は低温度維持手段を構成する。

また、上記実施例の低湿度維持手段は第10図 の制御回路図の如く構成される。

図において、商用電源にはメインスイッチ81を介して充電回路82及び二次電池85が接続されており、メインスイッチ81が投入されている間は、常に、充電回路82によって二次電池85が充電されている。また、商用電源にはメインスイッチ81を介して電圧検出リレー83が接続されており、停電または電圧降下が生じた場合に電圧検出リレー83がその接点83aを閉じるように接続されている。

また、前記二次電池85には前記電圧検出リレー83の接点83a及び停止スイッチ84を介して、補助送出弁65及び補助排出弁66及び補助 循環用ファン67が接続されている。また、前記 電圧検出リレー83の接点83a及び停止スイッ

実施例との相違点のみ説明する。

図において、補助乾燥室60は略直方休のハウ ジング61からなり、そのハウジング61内には 中央に開口を有する棚64及びその棚64の上に 配設され、その開口を一致させた周囲に流通孔を 穿設したガイド筒63を具備している。そして、 前記棚64の上部には、商状に形成したシリカゲ ル等の乾燥剤62が載置されている。前記乾燥剤 62はシリカゲル小球を通気性を持たせた状態で 梸状の容器に詰込んだものである。また、補助乾 燥室60のハウジング61の上部と恒温室30の 上部との間には、補助エアーフィルタ68、補助 循環用ファン67、補助送出弁65を配設した給 気用補助循環路69aによって連通されている. そして、補助乾燥室60のハウジング61の下部 と恒湿室30の下部との間には、補助排出弁66 を配設した排出用補助循環路69bによって連通 されている.

このようにして、補助乾燥室60及びそこに内 改した乾燥剤62、補助循環用ファン67及び補

チ84には、並列に手動操作スイッチ86が接続されている。したがって、停止スイッチ84がオン状態になっていれば、停電または電圧降下が生じた場合に電圧検出リレー83がその接点83aを閉じ、補助送出弁65及び補助排出弁66を開とし、同時に補助循環用ファン67を駆動する。また、手動操作スイッチ86がオン状態になっていれば、停電または電圧降下に無関係に、補助循環用ファン67を駆動する。そして、停電よれば電圧降下が生じた場合を開とし、同時に組入イッチ84がオフ状態になっていれば、停電または電圧降下が生じた場合でも、補助送出弁65及び補助排出弁66は閉状態、また、補助適場用ファン67は停止状態となる。

このように構成された第二の発明の実施例の低 湿度保管庫における低湿度維持装置は、次のよう に動作する。なお、電源或いは制御系に異常がな い場合には、第一の発明の実施例と基本的に同じ 動作であるから、その説明を省略する。

このとき、気体中の湿度を除去する天然ゼオラ

イト13及び天然ゼオライト23を収納した2台の除湿室10及び除湿室20が恒湿室30内の雰囲気を交互に除湿するように運転している。この間、補助乾燥室60は補助送出弁65及び補助排出弁66が閉となっており封止状態にある。

停電または電圧降下が生じた場合、循環用ファン16及び循環用ファン26は停止し、同時に、恒湿用送出弁41、恒湿用送出弁42及び恒湿用排出弁47、恒湿用排出弁48は閉じ、また、電圧検出リレー83がその停電または電圧降下を検出して、電圧検出リレー83の接点83aを閉じ、二次電池85によって補助送出弁65及び補助排出弁66を開とし、同時に補助循環用ファン67を駆動する。

したがって、補助循環用ファン67は補助エアーフィルタ68の上面側を減圧状態とし、補助送出弁65側を加圧状態とし、補助循環用ファン67、補助送出弁65、恒湿室30、補助排出弁66、補助乾燥室60の方向の気体流が生ずる。この気体流によって、恒湿室30内の雰囲気気体は、

第9図の破線で示した構成は、これに好適な構成図である。本実施例についても上記各発明の実施例との相違点のみ説明する。

給気用気体循環路40aと補助乾燥室60の上部との間には、補助乾燥室用送出弁71及び補助乾燥室用給気循環路75で接続する。また、排気用気体循環路40bと補助乾燥室60の下部との間には、補助乾燥室用排出弁73及び補助乾燥室用排気循環路40aと補助乾燥室用送出弁71との接続部と恒湿室30との間には恒湿室用が気弁73との接続部と恒湿室30との間には恒湿室用排気弁73との接続部と恒湿室30との間には恒湿室用排気弁74を配設する。

前記補助乾燥室用送出弁71及び補助乾燥室用排出弁73、恒湿室用送出弁72及び恒湿室用排気弁74は、第11図の第二の発明の低湿度保管庫における低湿度維持装置の実施例の低湿度維持手段の制御回路図の破線の如く接続される。

即ち、補助乾燥室用送出弁71及び補助乾燥室

補助乾燥室60の乾燥剤62で除湿されて、恒湿 室30の上部に再供給される。

このようにして、停電または電圧降下が生じた場合、或いは除湿室10及び除湿室20の異常等で手動操作スイッチ86をオンとした場合、恒湿室30内の雰囲気は補助乾燥室60の乾燥剂62で除湿される。故に、補助乾燥室60の乾燥剂62の除湿能力が継続する限り、除湿室10及び除湿室20の機能が停止しても、恒湿室30内の雰囲気湿度を低湿度状態に維持できる。

上記第二の発明の実施例の低温度保管庫における低湿度維持装置は、補助乾燥室60に内蔵した乾燥剤62をシリカゲル小球としたものであり、特に、第9図の実線で示した実施例では、補助乾燥室60に内蔵した乾燥剤62が使捨を前提としたものであるが、本発明を実施する場合には、乾燥剤62に気休中の水分を除去する除湿動作及び気休中に水分を蒸発させる脱湿動作の繰返しにより再使用が可能な材料とすることもできる。

用排出弁73は、メインスイッチ81を介して商 用電源に接続される。また、恒温室川送出弁72 及び恒湿室用排気弁74は、補助機能スイッチ 87及びメインスイッチ81を介して商用電源に 接続される。したがって、メインスイッチ81及 び補助機能スイッチ87がオンで商用電源に接続 されているとき、補助乾燥室用送出弁71及び補 助乾燥室用排出弁73及び恒湿室用送出弁72及 び恒湿室用排気弁74は開となる. メインスイッ チ81及び補助機能スイッチ87がオフまたは商 用電源が遮断されたとき、補助乾燥室用送出弁7 1及び補助乾燥室用排出弁73及び恒湿室用送出 弁72及び恒湿室用排気弁74は閉となる。また、 メインスイッチ81がオン、補助機能スイッチ 87がオフで商用電源に接続されているとき、補 助乾燥室用送出弁71及び補助乾燥室用排出弁7 3は開及び恒温室用送出弁72及び恒湿室用排気 弁74は閉となる.

本実施例の低温度保管庫における低温度維持装置は、次のように動作することができる。

電源或いは制御系に異常がない場合には、第一 の発明の実施例と基本的に同じ動作であるから、 その説明を省略する。

メインスイッチ81及び補助機能スイッチ87 がオンのとき、補助乾燥室用送出弁71及び補助 乾燥室用排出弁73及び恒温室用送出弁72及び 恒湿室用排気弁74は開となる。このとき、気体 中の温度を除去する天然ゼオライト13及び天然 ゼオライト23を収納した2台の除湿室10及び 除湿室20が恒湿室30内の雰囲気を交互に除湿 するように運転している。この間、補助乾燥室 60は補助乾燥室用送出弁71及び補助乾燥室用 排出弁73が開となっているから、除湿室10及 び除温室20の低温度気体によって補助乾燥室 60に内蔵された乾燥剤62が常に恒温室30内 とは無関係に乾燥させられている。このとき、補 助乾燥室60の乾燥剤62によって恒湿室30個 よりも補助乾燥室60個の流体抵抗は大きくなり、 恒温室30四の気休流に影響を及ぼすほど気休流 が減少しない.

れる。故に、補助乾燥室60の乾燥剤62の除湿 能力が継続する所定時間以上、恒湿室30内の雰 囲気湿度を低湿度状態に維持できる。

または、次のように使用することもできる。

補助機能スイッチ87がオフとしたとき、補助 乾燥室用送出弁71及び補助乾燥室用排出弁73 は開、恒温室用送出弁72及び恒温室用排気弁 74は閉となる。このとき、気体中の温度を除去 する天然ゼオライト13及び天然ゼオライト23 を収納した2台の除湿室10及び/または除湿室 20は恒温室30内の雰囲気の除湿を行なわず、 全ての低温度気休は、補助乾燥室用送出弁71及 び補助乾燥室用排出弁73によって補助乾燥室 60に内蔵された乾燥剤62が急速乾燥させる。 したがって、本実施例の低湿度保管庫における低 湿度維持装置は、運転初期に補助乾燥室60に内 蔵された乾燥剤62を良好な乾燥状態として運転 することができる。また、手動操作スイッチ86 をオンとすれば、運転初期に補助乾燥室60に内 蔵された乾燥剤62を恒温室30内の除温の立上

このとき、停電または電圧降下が生じると、循環用ファン16及び循環用ファン26は停止し、同時に、恒湿用送出弁41,恒温用送出弁42及び恒湿用排出弁48、及び補助乾燥室用送出弁71,補助乾燥室用排出弁73及び恒湿室用送出弁72,恒湿室用排気弁74は閉じ、また、電圧検出リレー83がその停電または電圧降下を検出して、電圧検出リレー83の接点83aを閉じ、二次電池85によって補助送出弁65及び補助排出弁66を開とし、同時に補助循環用ファン67を駆動する。

したがって、補助循環用ファン67は補助循環 用ファン67、補助送出弁65、恒温室30、補助排出弁66、補助乾燥室60の方向の気体流が 生ずる。この気体流によって、恒温室30内の雰 囲気気体は、補助乾燥室60の乾燥剂62で除湿 されて、恒温室30の上部に再供給される。

このようにして、停電または電圧降下が生じた場合、恒温室30内の雰囲気はそれまで乾燥させられていた補助乾燥室60の乾燥剤62で除湿さ

り能力を大きくするのに使用できる。或いは恒温 室30の図示しない扉の開閉があった後の過渡的 な湿度増加に対応させることができる。

なお、上記実施例では、補助乾燥室用送出弁 71及び補助乾燥室用排出弁73、恒温室用送出 弁72及び恒温室用排気弁74を用いているが、 恒温室用送出弁72及び恒温室用排気弁74を省 略して実施することもできる。

以上のように、第二の発明の低湿度保管車における低湿度維持装置は、第一の発明の恒湿室30の内壁面に配設した吸湿性の材料からなる湿度緩密部材36を、恒湿室30外に配設した補助乾燥室60及びそこに内蔵した乾燥剤62、補助循環路69b、及び必要に応じて配設した補助流流の環路69b、及び必要に応じて配設した補助流流でしたのである。しかし、本発明を実施する場のの低温度維持手段は、前記構成に限定されるものではなく、補助乾燥室60及びそこに内蔵した乾燥

刑62、補助循環用ファン67を具備しておればよく、補助乾燥室60と恒湿室30との接続によっては、補助送出弁65、補助排出弁66、給気用補助循環路69a及び排出用補助循環路69b、補助エアーフィルタ68を省略することもできる。

この第三の発明では、前述した第一及び第二の 発明の機能及び効果を具備した低温度保管庫にお ける低温度維持装置とすることができる。なお、 動作は前述した実施例の動作と基本的に同じであ

持する恒湿対象物を低湿度気体の雰囲気中とし、 低湿度に維持する恒湿対象物を低湿度状態に保持 することができる。

また、第二の発明は、第一の発明の湿度緩衝部村に替えて、低湿度に維持する恒温対象物を収容する恒湿室の外部に乾燥剤が内蔵されてなる低湿度維持手段を配設したもので、低温度気体生成手段の動作が止時に前記乾燥剤が内蔵されてなる低湿度維持手段を動作可能としたものである。したがって、低温度気体生成手段の動作が停止しても、所定時間の間、低湿度維持手段の能力によって、低温度に維持する恒温対象物を収容する恒温室の雰囲気気体の除湿を行ない、低温度に維持する恒温対象物を低温度状態に保持することができる。

そして、第三の発明は、前記各発明の温度緩衝部材及び低温度維持手段を具備することにより、低温度気体生成手段の動作停止時に温度緩衝部材及び動作可能とした乾燥剤が内蔵されてなる低温度維持手段は、所定時間の間、温度緩衝部材及び低温度維持手段の能力によって、低温度に維持す

るので、その説明は省略する。

[発明の効果]

以上のように、第一の発明の低湿度保管庫にお ける低湿度維持装置は、低湿度に維持する恒湿対 **象物を収容する恒温室の外部に設置され、気休中** の湿度を除去して、低湿度の気体を前記恒湿室に 供給する低温度気体生成手段と、前記低温度に維 持する恒温対象物を収容する恒温室の内壁面に配 設した吸湿性の材料からなる湿度緩衝部材で構成 される。したがって、前記低温度気体生成手段に よって、低温度に維持する恒温対象物及び低湿度 に維持する恒温対象物を収容する恒温室の内壁面 に配設した吸湿性の材料からなる湿度緩衝部材を 低湿度状態とし、通常は、このように運転され、 低湿度保管庫として機能する。そして、低湿度気 体生成手段が停止すると、それまで低湿度気体生 成手段によって低湿度に維持されていた湿度緩衝 部材は、低湿度に維持する恒湿対象物を収容する 恒温室の雰囲気気体の除湿を行ない、低温度に維

る恒温対象物を収容する恒温室の雰囲気気体の除 湿を行ない、低湿度に維持する恒温対象物を低湿 度気体の雰囲気中とし、低温度に維持する恒温対 象物を低温度状態に保持することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の低湿度保管庫における低湿度 維持装置の実施例の全体構成図、第2図は第1図 の実施例で使用した湿度緩衝部材の要部拡大図、 第3図は本発明の実施例の低湿度保管庫における 低湿度維持装置を制御する制御回路の回路図、第 4図は本発明の実施例の低湿度保管庫における低 湿度維持装置の制御を示す『メインルーチン』の フローチャート、第5図及び第6図は同じく恒温 処理ルーチンのフローチャート、第7図及び第8 図は同じく脱湿処理サブルーチンのフローチャート、第9図は第二の発明の低湿度保管庫における低湿度維持 表で変を表で、第10図 は第二の発明の低湿度保管庫における低湿度維持 装置の実施例の低湿度維持手段の制御回路図、第 1 1 図は第二の発明の低湿度保管庫における低湿 度維持装置の他の実施例の低湿度維持手段の制御 回路図である。

図において、

10,20:除湿室、

13.23:天然ゼオライト、

16,26:循環用ファン、

30:恒湿室、

36:湿度緩衝部材、

40a: 給気用気体循環路、

40b:排気用気体循環路、

50:恒温対象物、

60:補助乾燥室、

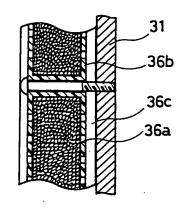
62:乾燥剂、

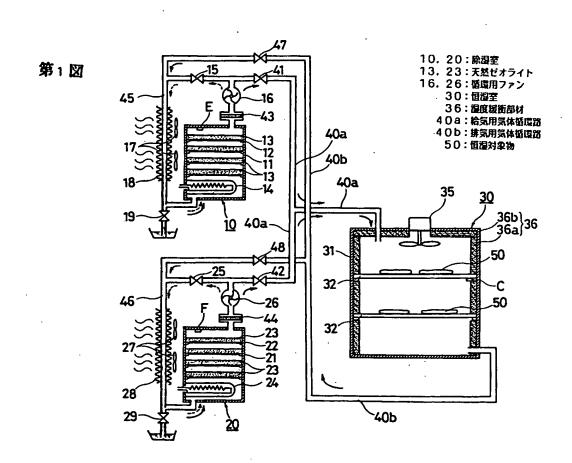
である.

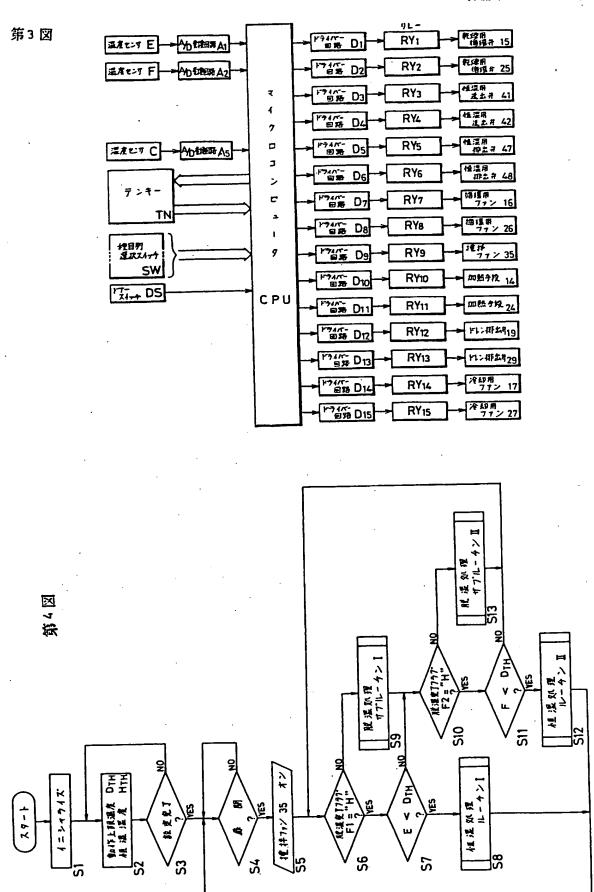
なお、図中、同一符号及び同一記号は、同一ま たは和当部分を示す。

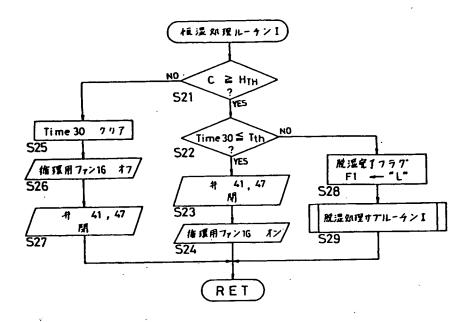
特許出願人 株式会社 常 盤 電 機 代理人 弁理士 樋口 武尚



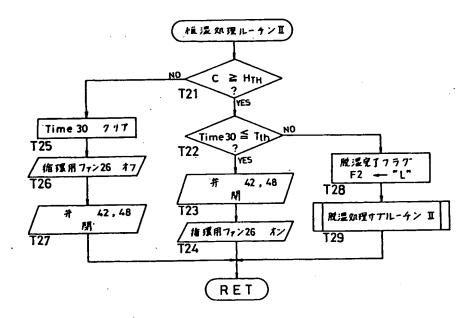


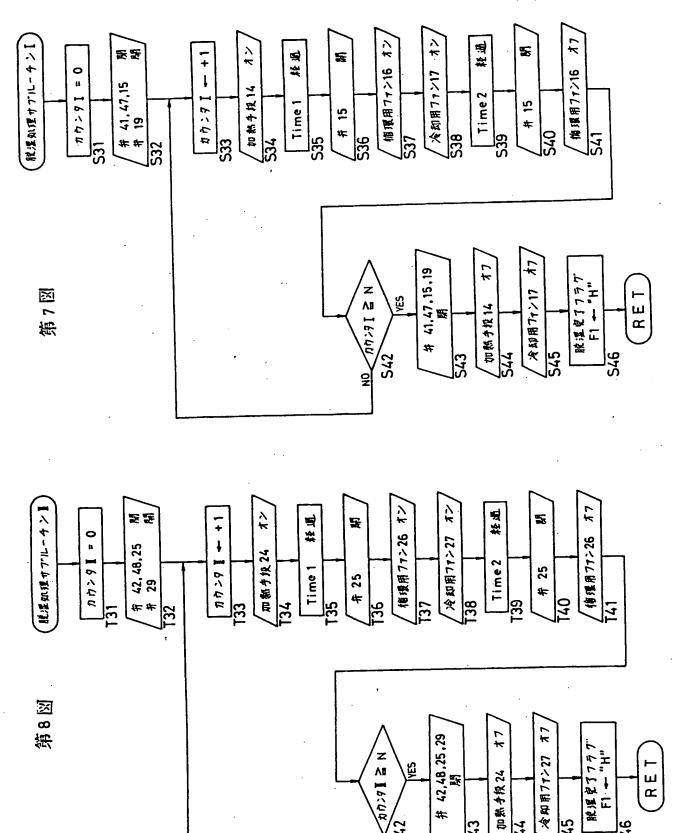


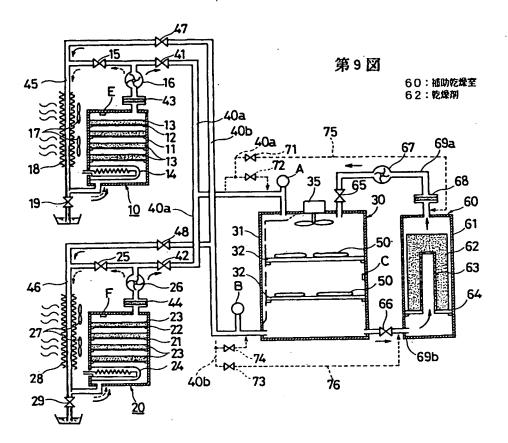




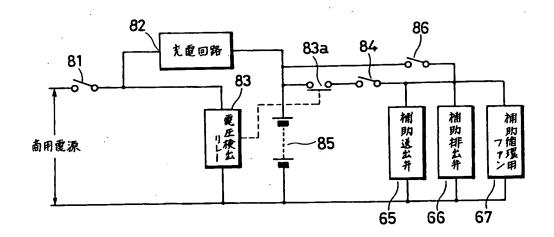
第6図







第10図



第11図

